# METHOD OF FORMING THIN FILM AND METHOD OF FORMING ELECTRONIC DEVICE

Also published as: Publication number: JP2003192499 (A) Publication date: 2003-07-09 JP4138433 (B2) Inventor(s): MORII KATSUYUKI Applicant(s): SEIKO EPSON CORP Classification: H05B33/10; C30B29/54; H01L51/50; H05B33/14; H05B33/10; C30B29/54; H01L51/50; H05B33/14; (IPC1-7): C30B29/54; H05B33/10; H05B33/14 - international: - European: Application number: JP20020295159 20021008 Priority number(s): JP20020295159 20021008; JP20010313226 20011010 Abstract of JP 2003192499 (A) PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method by which a very small amount of solution on a predetermined position of a substrate can be crystallized. 123 (8) (a)

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(+)

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特開2003-192499 (P2003-192499A)

(43)公開日 平成15年7月9日(2003.7.9)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	FΙ	テーマコート*(参考)
C30B	29/54	C30B 29/54	3 K 0 0 7
H05B	33/10	H 0 5 B 33/10	4 G 0 7 7
	33/14	33/14	Δ

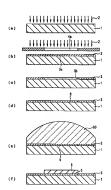
		審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 8 頁)
(21)出願番号	特順2002-295159(P2002-295159)	(71) 出源人 000002369
(22) 出顧日	平成14年10月8日(2002.10.8)	セイコーエブソン株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 (72)発明者 奏井 京行
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特順2001-313226 (P2001-313226) 平成13年10月10日 (2001, 10, 10)	長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエプソン株式会社内
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(74)代理人 100066980 弁理士 森 哲也 (外2名)
		Fターム(参考) 3K007 AB03 AB18 DB03 FA01 4C077 AA03 BF10 CB08 ED06 EE02 HA06

## (54) [発明の名称] 薄膜の形成方法、電子デバイスの形成方法

# (57) 【要約】

【課題】 基板上の所定位置に配置された極少量の溶液を 結晶化させることのできる方法を提供する。

【解決手段】シリコン基板 1 の表面の複形式酸極を、 種販形技料やの数単位が高い支面状態にする。ためた、 がに、前能薄板形成物域に、 神販形成材料を構成する分 チと共通の原子配き有する自己組織化態を形成する。 その後に、シリン法板 1 の表面に対して、インシュト 上で海域の出出を行い、 液滴を配限する。 尿腫直検 の機前近所での溶線と同じ成分からなる気体の分圧を、 溶板が爆発し場と同じ成分からなる気体の分圧を 溶板が爆発し場と同じた状態が成れる 形成した後、前配分圧を結晶成長可能が低い分圧となる まで低下させる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 薄膨形成材料が溶媒に溶解している溶液 を吐出することにより、前記溶液の液滴を基板上に配置 する工程を備えた薄膜の形成方法において、

する工程を備えた薄腰の形成方法において、 前記溶液は、吐出時に濃度が飽和濃度の1/10以上と なる量の薄膜形成材料を含有し、

前記基板上を薄膜形成材料との親和性を有する表面状態 に処理した後に、前記溶液の吐出を行い、

前記配監後の被演正傍での前記溶媒と同じ成分からなる 気体の分圧を、当該液滴をなす溶液が過飽和状態になる 第1の分圧に制御することにより、前記被滴に結晶核を 生成させ、

前記結晶核の生成後に、この液滴近傍での前配気体の分 圧を、前記結晶核が結晶成長可能となる第2の分圧に低 下させることを特徴とする薄膜の形成方法。

【請求項2】 薄膜形成材料はオリゴフェニレンまたは その誘導体である請求項1 記載の薄膜の形成方法。

その誘導体である請求項1記載の薄膜の形成方法。 【請求項3】 薄膜形成材料はオリゴチオフェンまたは その誘導体である請求項1記載の薄膜の形成方法。

【請求項4】 請求項1乃至3のいずれか1項に記載の 方法で薄膜を形成する工程を有する電子デバイスの形成 方法。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、薄膜形成材料が溶 蝶に溶解している溶液の液液を基板上に配置する工程を 有する薄膜の形成方法に関する。

# [0002]

【従来の技術】近年、有機構版 (有機からなる機動) り、代装的なものとして有能し上装置が帰げられる。 り、代装的なものとして有能し上装置が帰げられる。有 様と「装置の発光層として使用される有機薄膜として は、例えば真空療法や形成された 1 q 3 (キ ソリー ルーアルミニウム輸体) からなる薄膜が挙げられる。 この機能は、通常の真空無者だで形成されると、結晶状 株ではなくアモルファス状態で得られる。

【0003】フラーレンからなる層を下地層として設けることにより、真空施着定で結晶性のA1g3機跡が わることにより、真空施着定で結晶性のA1g3機跡が われることに公知である(例えば、特許文献1部別 また、この方近で形成された結晶性 A1g3機販を発光 層とすることによって、通常の真空落構化で形成された A1g3機販半ルた場合よりも、有機EL装版の発光 効率が向上できると記載されている。

#### [0004]

【特許文献1】特開平10-41070号公報

【0005】また、液相プロセスで結晶性有機薄膜が形成された例もあり、例えば、材料によっては、有機物の溶液をスピンコート法で塗布する方法で、結晶性有機薄膜を形成できることも発表されている。その材料としては、α−セキチオフェン、ヘキサデカフルオロ鋼フタロは、α−セキチオフェン、ヘキサデカフルオロ鋼フタロ

シアニン、ナフタレンテトラカルボキシルジイミド等が 挙げられる。

# [0006]

[0007] これに対して、インクジェット法で基板上 の所定位原に極少量の有機物の溶液を配原し、この配度 された溶液を結晶化できれば、パターン状の溶晶性有機 薄膜を蒸板上に容易に形成できる。また、この方法で は、溶液化可能な全てのが料について結晶性薄板を形成 できるようになり、さらに、原理的には完全な結晶(単 結局)を作ることが可能になる。

[0008] 本発明は、このような点に着目してなされ たものであり、基板上の所定位置に配置された権分量の 溶液を結晶化させることのできる方法を提供することに より、インクジェット法でパターン状の結婚性得限を基 板上に容易に形成できるようにすることを目的とする。

#### 00091

【課題を解決するための手段】上紅栗腿を解決するため に、本発明は、薄膜形成材料が溶媒に溶解している溶液 を吐出することにより、前に溶液の液滴を基板上に紅塵 する工程を費えた結晶性薄膜の形成方法において、以下 の構成 (A) ~ (C) を有することを特徴とする。

(A) 前配溶液として、吐出時に濃度が飽和濃度の1/ 10以上となる量の薄膜形成材料を含有している溶液を 使用する。

(B) 前記基板上を薄膜形成材料との親和性を有する表面状態に処理した後に、前記溶液の吐出を行う。

(C) 前距配置後の渡満近傍での前距溶接と同じ成分からなる気体の分圧を、当該被潰をなす溶液が適差和状態になる第1の分圧(例えば、整和高気圧と同じわほぼ同じ分圧) に制御することにより、前記深線に結晶核を生成させ、前記結晶核の生態とつの廃流近傍の近い。 の分圧を、前記結晶核の主義をこのを廃近傍の近くなる第2の分圧(例えば、敷和蒸気圧の1/10~1/100)に 低下させる。

【0010】 本発明の方法においては、薄膜形成材料が 溶縦に溶解している溶液を吐出することにより、前部溶 液の被滴を基板上に配置する工程を備えた結晶性薄膜の 形成方法において、上部標成(A)および(B)と下配 の構成(D)とを有することが好ましい。

(D) 前記証置された被索をなす路接を盗動和状態に与 さとさした、前記機構近傍での前記路接上同じ及から なる気体の分圧を、当該被菌をなす路接から溶媒が蒸発 し難い第1の分圧 (例えば、数和高気圧と同じかほぼし の分圧) に制御することにより、前記接衛に結婚を生 成させ、前記結局核の生成表に、前記接衛に対での前記 気体の分圧を、当該結局核の結晶成長が更なる結晶核の 生成よりも優先的に生じる第2の分圧 (例えば、数和高 気圧の1/10-1/100)となるまで低下させる。 [0011]との方形によれば、(D) の構成により、

先ず、基板上に配置された直接の液積を支着液を透鏡 和状態となることによって、結晶化に必要な結晶検が前 記溶積がに生成される。灰に、前部酸粧点物での油 流溶積がに生成される。灰に、前部酸粧点物での油 体 (溶接と同じ成分からなる気が)の分圧を、前窓第1 の分圧 (液消を大す密液から溶媒が源をし難い高い分 上)から前距第2 の分圧 (駅に生じを結核の結晶成長 が、更なる結晶線の生成とりも優先的に生じる低い分 に)とれることに、おれるほとの分

圧)となるまで低下させることにより、結晶成長が始まる。

【0012】したがって、この方法において、例えば、 前記液滴の配置をインクジェット法により所定パターン で行うことによって、パターン状の結晶性薄膜を基板上 に容易に形成することができる。ここで、液滴配置工程 を例えばインクジェット法で行った場合のように、基板 上に配置された液滴の体積が例えば20ピコリットルと 極少量である場合には、液溶近傍での前配気体(液滴を なす溶液の溶媒と同じ成分からなる気体)の分圧が低い と、溶媒が液濇から蒸発し易いため、液滴をなす溶液の 濃度が急上昇して溶液の過飽和度も急激に高くなり、多 数の結晶核が形成されて溶質が粉末化し易い。これに対 して、本発明の方法では、液溶配置直後の液滴近傍での 前記気体の分圧を、前記第1の分圧(液滴をなす溶液か ら溶媒が蒸発し難い高い分圧) に制御することにより、 液滴をなす溶液が比較的低い過飽和度の過飽和状態で安 定する (すなわち、液滴をなす溶液の過飽和度の上昇度 合いが穏やかになる)ため、少数 (理想的には1個)の 核が生成される。

【0013】また、単結晶の神膜を形成するためには、 1個の様が生成された後にこの核のみを結晶成ださせ、 他の機断成を生じさせないようにする必要があるが、被 満配慮性後の機能定労での前記気体の分圧が高いままで あると、更なる核が生成されることになる。これに対し て、本効明の方法では、結晶核の生成後に前記分肝を、 既に年じた結晶核の結晶板反形質なる結晶核の生成より も優先的に生じる低い分圧(第2の分圧)となるまで低 下させることにより、更なる核生成を防止しながら結晶 成長を優進しいる。

【0014】したがって、本発明の方法においては、前 記第1の分圧から第2の分圧への分圧低下を、前記溶液 に少数 (理想的には1個) の結晶核が生成した直後に急 激に行うことによって、例えば、飽和蒸気圧と同じかほ ぼ同じ分圧である第1の分圧から、1.3Pa(10) torr) である第2の分圧まで、1~10秒間で低下させ ることによって、液滴をなす溶液の過飽和度を急激に高 くして、単結晶の結晶性薄膜を得ることができる。 【0015】本発明の方法において、前記第1の分圧へ の分圧制御方法としては、①前記液滴の吐出間隔を調整 する方法、②前記溶液の叶出量を調整する方法、③前記 液滴配置工程前に、液滴が配置される位置の前記気体 (液滴の溶媒と同じ成分からなる気体) の分圧を調整す る方法が挙げられる。本発明の方法において、前記分圧 低下方法としては、①前記液滴近傍の雰囲気を減圧する 方法、②前記液滴近傍の温度を上昇させる方法、③前記 被滴近傍の雰囲気を不活性ガス雰囲気に置換する方法が 挙げられる。なお、②の方法では前記気体の分圧低下が 生じない場合 (一連の工程を密閉空間で行う場合等) も あるが、その場合でも、温度上昇によって飽和蒸気圧が 高くなり、液滴の溶媒が蒸発し易い状態となるため、前 記気体の分圧低下が生じた場合と同じ作用(液滴をなす

[0016]本契明の方法においては、吐出時に濃度が 動和譲渡の1/10以上となる量で構取形成材料を含布 している溶液を使用すること(削配の構成)により、 配置産産の液菌を女子溶液が造剤和状態になり扱い、 配置存在している溶液、または(2) 出出時に 環度が触和濃度の1/10以上始和濃度が出たなる量の で、減距形成材料を含有している溶液、または(3) 吐 出時に進動和状態となる量の複膜が減りまたを含有している溶液、または(3) 吐 出時に進動和状態となる量の複膜形成材料を含有してい る溶液が新りたれる。

溶液の過飽和度を急激に高くする)が得られる。

[0017] 一方、高分子化合物に分類されない分子量の小さい化合物(以下、「低分子化合物」と称する。) の溶液表、蒸板上に吐出して自然改造させると、低分子化合物からなる環境は形成されず、低分子化合物の粒子が基板上に析出する。これは、親液性に処理された高板 低分子化合物に基板とが結合する力よりも低分子化合物に当かとが力の方が這かに大きいことに起因する。このように、低分子化合物は、凝集力が急ではいう点から結晶性の高い材料でもある。したがって、本巻明の方法で使用する海環形成材料は低分子化合物である。

[0018] 木架側の方柱においては、溶線の出出を、 基板上を構販形成材料との製和性を今する表面状態に処理した像に付うこと (前定180 構成) により、非出され た溶検に溶解している薄膜形成材料が、この薄膜形成材 料との塑料性をする表面が底の基板 にに留まる. しにより、低分千化合物からなる薄膜形成材料と基板との 結合力が材料向上の駆発力よりも高くなって、前部材料の が基板に大変を呼ば緩生されるが、熱面性機度が表質 的に形成され易くなる。

【0019】基板上を薄膜形成材料との製和性を有する 表面状態にする方法としては、基板上に自己組織化膜を 形成する方法を採用することが好ましい。ここで、自己 組織化膜とは、膜形成面の構成原子と結合可能な官能基 を有する化合物(例えば、前記官能基が直鎖分子に結合 されている化合物)を、気体または液体の状態で障形成 面と共存させることにより、前記官能基が膜形成面に吸 着して膿形成而の構成原子と結合し、直鎖分子を外側に 向けて形成された緻密な単分子膜である。この単分子膜 は、化合物の膵形成而に対する自発的な化学吸着によっ て形成されることから、自己組織化膜と称される。

【0020】なお、自己組織化膜については、A. U1 man著の「An Introduction to Ultrathin Organic Film fr omLangmuir-Blodgett to Se lf-Assembly: (Academic Pre ss Inc. Boston, 1991) の第3章に詳 細に記載されている。

【0021】このような自己組織化膜の形成によって基 板の表面状態を調整する方法は、本発明の方法で形成さ れた薄膜を電子デバイスの機能性薄膜として使用した場 合に、基板とこの薄膜との導通性が確保できる方法の一 つである。自己組織化膜を形成することで基板上を薄膜 形成材料との親和性を有する表面状態にするためには、 例えば、薄膜形成材料を構成する分子と共通の原子団を 有する分子で構成された自己組織化膜を、基板上に形成 する。

【0022】本発明の方法で使用可能な薄膜形成材料と しては、オリゴフェニレンまたはその誘導体、あるいは オリゴチオフェンまたはその誘導体が挙げられる。オリ ゴフェニレンは下記の(1)式で表され、オリゴチオフ エンは下記の(2)式で表され、いずれの場合もnは2 以上である。また、いずれの場合もnが2以上6以下で あるものが好ましい。

【0030】 繊維形成材料がオリゴフェニレンまたはそ の誘導体である場合には、例えば、末端にベンゼン繋を 有する分子で構成された自己組織化膜を基板上に形成す る。薄膜形成材料がオリゴチオフェンまたはその誘導体 である場合には、例えば、末端にチオフェン県を有する 分子で構成された自己組織化膜を基板上に形成する。ま た、前記Bの構成としては、基板上に、薄膜形成材料と の親和性が高い表面状態の第1の領域 (薄膜形成領域に 対応させた領域)と、前記薄膜形成材料との親和性が低 い表面状態の第2の領域とを形成し、前記第1の領域上 に当該領域全体を覆う液滴が形成されるように、前記容 液の吐出を行う方法が含まれる。

[0023] [(E1]

[0024] I/E 21

【0025】オリゴフェニレンの例としては、下記の

(3) 式で示されるp-ターフェニルが挙げられる。オ リゴチオフェンの例としては、下記の(4)式で示され るターチオフェンが挙げられる。オリゴフェニレンの誘 導体の例としては、下記の (5) 式で示される4-アミ ノーp-ターフェニルが挙げられる。オリゴチオフェン の誘導体の例としては、下記の(6)式で示される2, 2':5',2"-ターチオフェン-5,5"-ジカルボキシアルデ ヒドが挙げられる。

[0026]

[0028] I/k 51

[0029] [化6]

【0031】この方法では、例えば、基板上に、薄膜形 成材料との親和性が高い表面状態の第1の領域を所定パ ターンで設け、これ以外の基板上の領域を薄膜形成材料 との親和性が低い表面状態の第2の領域とした後に、前 記溶液の吐出を行う。なお、基板上に前記第1の領域を 複数個設けた場合には、その各領域毎に、当該領域全体 を覆う被滴が形成されるように、前記溶液の吐出を行

【0032】この方法によれば、インクジェット法によ る吐出時に、吐出された溶液に溶解している薄膜形成材 料は、被滴が前記第2の領域上にまで広がって形成され た場合でも、この薄膜形成材料との親和性が高い表面状 態になっている基板上の第1の領域に留まり、この薄膜 形成材料との親和性が低い表面状態になっている基板上 の第2の領域には存在しないようになる。

[0033] そのため、強悪形成材料が低少子化合物である未発明の方法の場合、能認第1の製金では、海腰形成材料と基板との結合力が材料同士の確集力よりも高くなって、薄膜が形成されるが、前記第2の領域では、薄部形成材料が存在とないことか。この積度形成大円が作りなる粒子の折出も生じない。その結果、基板上に、第1の複数と同じパターンで結晶性薄膜を形成することができるようになった。

[0034] この方法においては、基板上に、薄販形成 材料を構成する分子と共通の原子間を行する分子からな 6第10自己組織化膜を形成するとで、前記第10個 城を設け、基度に、薄膜形成材料を構成する分子と共 通の原子団を有さない分子からなる第2の自己組織化膜 を形成することで、前型第2の領域を設けることが好ま しか

【0035】本発明はまた、本発明の方法で壽腴を形成 する工程を有する電子デバイスの形成方法を提供する。 【0036】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について 単明する。

〈第1実施形態〉この実施形態では、上記化学式(3)で示されるpーターフェニル (薄膜形成材料)の2,3 でいまはんpーターフェニル (薄膜形成材料)の2,3 小沙ドドロペンプラン解放を使用して、インタジェット法によりpーターフェニル構設を形成する方法について説明する。図1は、この方法で行う各工程を示す所面でする。

【0037】 先ず、図1(a)に示すように、シリコン 基板1の表面に被長172nmの紫外光2を照射することにより、シリコン基板1の表面を親水性にした。

【0038】 【化7】

[0039]次に、上記(7)式で示される破氷のオクテルトリエトキンシッシを強のい際客に入れ、この空間内を120℃に保持しながら1時間放置した。これにより、シリコン基度の表面のドロキシル基とサルトリエトキシシシッンエトキン基とが反応して、エトキシ基の職業原子とシリコン基度120端合が生じ、オクチル基を表面に有する自起機化度(p-クーフェニルを構改する分子と共通の原子程を有さない分子からなる第20台に対象性(m)3が、シリコン基度10分子的となる第20台に対象性(m)3が、シリコン基度10分子的となる第20台に対象性(m)3が、シリコン基度10分子的となる第20台に対象性(m)3が、シリコン基度10分子的となる第20台に対象性(m)3が、シリコン基度10分割が全体

に形成された。

【0040】次に、図1(b)に示すように、薄販形成 領域(6数20μmの円がビッチ210μmで多数配列 されているバターン)に対応させた光透適路44を有す るフォトマスク4を介して、第2の自己組織化限りに被 長172nmの紫外光を照射した。これにより、第2の 自己組織化膜3の構製形成型域に対応する部分3mが分 個とおた

[0041] 水に、このシリコン基板1がエタノールで 流浄することにより、第2の自己組織化展3の前に部分 3 aを除去した。これにより、図1(c)に示すよう に、第2の自己組織化版3の円形の薄膜形成領域に対応 する部分は、円形の開口部3bとなって、この隣口部3 かの基板面が露出した。

[0042] [(k8]



10043] 次に、上記(8) 式で示される療状のペンジルトリエトキンシランを進のない容器に入れ、この容 器とこのシリコン基板1を密閉空間に置いて、この空間 内を120でに保持しながら1時間放散した。これにより、周口部3トで満世ペンジルトリエトキシシランのエトキン基とが反応して、エトキン基の酸素研子とジリコン基板1との結合が生じ、ペンジル基を表面に有する第11の 自己組織化版(p) 5%、320自己無線化版(p) 5%、320自己無線化版(p) 5%、320自己無線化版(p) 5%、320自己無線化版(p) 5%、310自己組織化成(p) 5%、近径20μmの円形ビッケ210μmで多数配列されているパターン状状に解放された。

【0044】図1 (d) はこの状態を示す期面図でも り、図2はこの状態を示す平面図である。これらの図に 示すよりに、以上の工程によって、シリコン基板 1上 に、p-p-ターフェニル (構態形成材料) との超単性 が高い表面状態の第1の製域 第1の自己組織化態 5 が 形成され近線制 5 0が、円形のパターンで形成され、 これ以外のシリコン基板 1上の領域が、p-ターフェニ ルとの数単性が低い表面状態の第2 0 衛域 (第2 の自己 組織化態 3 が終された領域) 3 0 となった。

【0045】次に、p-ターフェニル (薄膜形成材料) を2,3-ジヒドロベンゾフラン (溶媒) に、濃度が 0. 1 重量%となるように溶解させて溶液を得た。次に、図1 (d) の状態となったシリコン基板1 を、減圧 北ンブ付きの密閉空間内に配置し、密閉空間内を25℃ に保持し、この基礎の表面に、前滤溶液を、セイコーエ ブソン (後) 製のイングジェット装置 [MJ = 930 C]を用い、1 消当たり20ビコリットルの単出量で吐 出した。

【0046】なお、25℃での2、3-ジヒドロペング フランに対するp-ターフェニルの終制適度は1、0 車 無外であるため、この落破のp-ターフェニル機能は 出時に飽和濃度の1/10となっている。このインクジ ェット交置のへッドとしては、ノズルを14個能えたもの を使用した。密閉空間内の雰囲気は大気圧の空気とし、 前記ヘッドを210μmずつ基板の1辺に沿って移動さ せながら、前記帯波を吐出することを10回練り返し

【0047】この辻出は、第1の自己組織化模5をなす 門の中心とヘッドのノズル位置を合わせて行った。ヘッ ドのノズルと添安との距離は11mmとした。これによ り、シリコン基板1上に、ビッチ210μmで一直線に るって10個の前記解波からなる液滴60が形成され た。なお、この液滴60は、図2にこ点銀線で示すよう に、第1の自己組織化模5からなる第1の領域50より 大きな呼源(40 m)の底面で、シリコン基取し に配置された。すなわち、液滴60が、第1の領域50 全体を硬い、第2の領域30上にまで広がった状態で形 成された。【160】は50はを示す。

【0048】この被衝形成を終了すると同時に、続圧ポンプを観めませての希情を図内や1、3Pa(10<sup>2</sup> torr)まで就圧し、この状態を6時間疾持した。6時間後に感問から取り出したシリコン基板1たは、図1(7)に示すように、ション基板1上の第10自己組織化度5が形成されている部分にのみ、直径20μmの円形のp-クーフェニル傳版(厚さ0、5μm)が、新単結高の状態で汚然されていた。すなわち、基板上に、第10自己組織化戦を5回ペターンでp-ターフェニル機能が形成された。

【0049】なお、p-ターフェニル単結高機関は、各種電モデバスト用や等体度として好新に使用可能な機能性模質である。この実施が置では、吐出時の溶液の震
皮が緩和機度の1/2 10であるため、基板上に程度され
た意候と機能をな音解検が膨胀が振起になりあり、 たるに大きなとなっているが表していることで、接両側の
2、3 - ジセドロペングラン (溶ωと同じ成分) から
なる気体の分圧が、接端となっている溶液から2、3 - ジセドロペングラン (溶ωと同じ成分) から
なる気体の分圧が、接端となっている溶液から2、3 - ジヒドロペングラン (溶ωと同じ成分) から
なる気体の分圧が、接端となっている溶液がいたの分析がいかが低いが低いがあれるのである。 【0050】また、微摘形成を終了すると同時に密閉空 間内の練圧を開始することによって、微薄近傍での溶媒 蒸気の分圧が、少数の結晶核が形成された段階で急激に 低下し、被漏となっている溶解の過熱和度が急速に高く なって、更なる結晶核の形成よりも結晶成長が優先的に とじる状態となり、この線に状態を61m保持すること によって、結晶成長が促進されたと考えられる。

【0051】なお、この実施が癒では、滝販形成材料としてpーターフェニルを用い、溶媒として2、3-ジドロベンプランを用い、基底上をp-ターフェニルとの類形性が高い(銀利性を有する) 表面状態にするための第1の自己組織化限としてペンジルトリエトキンシンを用い、p-ターフェニルとの観光性が低い(観和性の無い)表面状態にするための第2の自己組織化限としてオクチルトリエトキンランと代表で、ベンジルトリエトキンシランに代表で、ベンジルトリエトキンシランに代表で、ベンジルトリエトキンシランに代表で、ベンジルトリエトキンジンのカメチンと満である化合物をベンジルのメチレン議である化合物を本別いてもよい。

〈第2実施形態〉前元化学式(5)で示される構造の4 ーアミノーpーターフェル (薄膜が終わ)を、ジメ ナルホルルアミド(溶線)に、濃度が1,0重集%となるように影解させて溶液を得た。25℃(溶液出時の 温度)でのジメチルホルムアミドに対する4ーアミノー pーターフェニルの設和濃度は1.0重能がである。したがって、この溶液は、此出時に、4ーアミノーpーターフェニルの設和濃度は1.0重能がである。したがって、この溶液は、此出時に、4ーアミノーpーターフェニルが最終を指令。

[0052] この路線を用いた以外は全ぐ第13歳路態と同じ方法を行った。その結果、6 時間後に維育空間から取り出したシリコン基板1 には、図 (  $\hat{\mathbf{f}}$  ) にデオように、シリコン基板1 には、図 (  $\hat{\mathbf{f}}$  ) にデオように、シリコン基板1 にの第1の自旦料線化度 5 形形式されている部分にのみ、直巻2 0  $\mu$  m つり形の4 一形を対した。 第4 記者を対象で形成されていた。 すなわち、基板上に、  $\hat{\mathbf{g}}$  一  $\hat{\mathbf{g}}$  一  $\hat{\mathbf{g}}$  に  $\hat{\mathbf{g}}$  この自己組織化度 5 目  $\hat{\mathbf{g}}$  に  $\hat{\mathbf{g}$  に  $\hat{\mathbf{g}}$  に  $\hat{\mathbf{g}}$  に  $\hat{\mathbf{g}$  に  $\hat{\mathbf{g}$  に  $\hat{\mathbf{g}}$  に  $\hat{\mathbf{g}$  に  $\hat{\mathbf{g}}$  に  $\hat{\mathbf{g}}$  に  $\hat{\mathbf{$ 

《第33級都態〉南記化学式 (4) で示される構造のターチオフェン (2,2':5,2"ーターチオフェン、海販売減 材料)を、ドデンルペンゼン (溶膜) に、濃度が1.0 重量をとなるように溶解させて溶液を得た。25℃ (溶液性出時の温度)でのドデシルペンゼンに対するターチオフェンの動和複度は1.0重度%である。したがって、この溶液は出出時にターチオフェンが動和炭脂となる。

【0053】この榕被を用い、基板として表面に金を有するものを用い、第1の自己組織化機5を形成する際に下記の(9)式で示される被状の2,2':5',2'':-''
クォーターチオフェンー5,5'''ージイルピスりん酸をベ

ンジルトリエトキシシランの代わりに用いた以外は、全 て第1実施形態と同じ方法を行った。

【0055】その結果、6時間後に俯閉空間から取り出したソション基板 1にな、図1(f)に示すように、ション系板 1 しかり 1 の自己 相様化度 が形成されている部分にのみ、取径 2 0 μ m の円形のケーテオフェン等 版 (所名 0.1 μ m) が、略単結晶の収集で形成されていた。すなわら、素板上に、第10日 2 相様化度 5 と同じパターンでターテオフェン神度が形成された。 なお、ターテオフェン格品性薄膜は、各種化子デバイス用の半等体板度として対当に使用可能を対能性整模である。 た、オリゴチオフェン単結結薄膜は、有機TFT (薄膜トランジスタ)を構成する機能性薄膜をよれて対当に使用可能でもある。

〈南・集施形態・前記化学式 (6) で示される構造の2, 2':5,2"クターテオフェン・5,5"ージカルボキンアルデ ヒド (ターチオフェンの関導体、薄板形成材料) を、ジメテルホルムアミド (熔料) に、濃度が1、0 重量外となるよう に溶解させて溶液を得た。2 5℃ (溶液性) の施(電度) でのジメチルホルムアミドに対する前記誘導体の終消態度は1、0 重量がである。 したがって、この溶液は、止出物に耐影響体が整度が散せ。となる。

【0057】本売明の形成方法により形成された結局 構版は、各電電子デバスへ(トランジスタ、ダイオー ド、キャパシタ、有機EL装置における発光層や正孔往 人 (物設層等) 用の半導体限として好高に使用できる。 また、木売別の方法で機販所なされた電子デスタ を備えた表示装置としては、結晶表示装置や有機EL表 示装置等が挙げられる。これらの表示装置は、例えば、 図3に示すを確康・機器に適用するとおできる。

【0058】図3 (a) は、携帯電話の一例を示した斜

根図である。図3 (a) において、符号600 に対無所電 結本体を示し、符5601 は前記表示装置を用いた表示 都を示している。図3 (b) は、ワープコ、パソコンな どの熱所理情報処理装置の一例を示したが規図である。 図3 (b) において、符号700 は情報処理装置、符号 701 はキーボードなどの人力能、符号703 は情報処理 理装置か体、符号702 は前記表示装置を用いた表示部 参加1でいる。

.... (9)

【0059】図3 (c) は、随時計型電子機器の一例を示した権援関である。図3 (c) において、符号800 は時時本体を示し、符号801 は前比近示装置を用いた表示能を示している。図3 (a) ~ (c) に示すそれれの電子機器は、前記実施所態の方法で形成された結晶性薄膜を半導体膜として使用した電子が入るを備えた表示報告を示能として備えたものであり、本発明の薄膜形成方法によれば、これらの電子機器の製造方法を挙続によれば、これらの電子機器の製造方法を挙続にするとかできる。

#### , ひことが (さる。 【0060】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の方法によれば、基板上の所定位置に配置された極少量の裕液を結晶化させることができる。また、結晶性材料である低分子化合物と基板との結合力が高くなるため、結晶性薄膜を汚定位階とず空的は下級サイスことができる。

【0061】その結果、インクジェット法によりパターン状の結晶性薄膜を基板上に容易に形成できるようになる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施形態で行う各工程を説明する断面図である。

【図2】 図1 (d) および (e) の状態を説明する平 面図である。

【図3】 本発明の方法で薄膜形成がなされた電子デバ イスを備えた表示装置を有する電子機器の例を示す斜視 図である。

#### 【符号の説明】

1 … シリコン基板、2 …素外先、3 …第2の自己組織化 版、3 a …第2の自己組織化版の薄膜形成領域に対応する る部分、3 b …関口部、3 0 ~ 第2 の領域(第2 の自己 組織化膜が形成された領域)、4 a …光透過部、4 ~ 7 ォトマスク、5 …第1の自己組織化版、5 0 …第1 の領 域 第1 の自己組織化版が形成された領域)、6 ~ p — ターフェニル薄膜、60…液滴、600…携帯電話本 体、601…表示部、700…情報処理装置、701… 入力部、703…情報処理装置本体、702…表示部、 800…時計本体、801…表示部。

